



2017年6月6日

各 位

## 電子機器トータルソリューション展 2017 に出展

三井金属は、2017年6月7日（水）～6月9日（金）3日間、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催される「電子機器トータルソリューション展 2017」に下記の通り出展いたします。

微細回路形成に適した  $1.5\mu\text{m}$ ～ $5\mu\text{m}$  の銅箔厚みと複数種類の微細な粗化処理を組み合わせたキャリア付極薄銅箔「Microthin™」、当社のコア技術である「粉体制御技術」を活かした金属粉（銅粉・銀粉など）と高機能酸化物（高純度五酸化タンタルなど）、および研究開発品の蛍光体、脱酸素材などを出展いたします。

ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、何とぞご光来賜りたくご案内申し上げます。

### 記

展示会名 : ラージエレクトロニクスショー2017  
場所 : 東京ビッグサイト東5ホール  
ブース番号 : 5F-04

以 上

### 【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 広報部 TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029  
Eメール [PR@mitsui-kinzoku.co.jp](mailto:PR@mitsui-kinzoku.co.jp)